## (19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

## 特許第4980693号

(P4980693)

(45) 発行日 平成24年7月18日(2012.7.18)

- (24) 登録日 平成24年4月27日 (2012.4.27)
- (51) Int.Cl. F I **A 6 1 B 5/055 (2006.01)** A 6 1 B 5/05 3 5 O

請求項の数 7	(全)	14	頁)
---------	-----	----	----

<ul> <li>(21)出願番号</li> <li>(22)出願日</li> <li>(65)公開番号</li> <li>(43)公開日</li> <li>審査請求日</li> </ul>	特願2006-305841 (P2006-305841) 平成18年11月10日 (2006.11.10) 特開2008-119214 (P2008-119214A) 平成20年5月29日 (2008.5.29) 平成21年10月28日 (2009.10.28)	(73)特許権者 (72)発明者 (72)発明者 (72)発明者	<ul> <li>権者 000153498</li> <li>株式会社日立メディコ</li> <li>東京都千代田区外神田四丁目14番1号</li> <li>者 八尾 武</li> <li>東京都千代田区外神田四丁目14番1号</li> <li>株式会社 日立メディコ内</li> <li>者 竹内 博幸</li> <li>東京都千代田区外神田四丁目14番1号</li> <li>株式会社 日立メディコ内</li> <li>者 越智 久晃</li> <li>東京都田の会志市東东上第一丁日280季地</li> </ul>	
			株式会社 日立製作所 中央研究所内	
		審査官	右▲高▼ 孝幸	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】磁気共鳴イメージング装置およびRF照射コイル

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段と、

前記傾斜磁場発生手段の内側に配置されてRF磁場を発生するRF照射手段と、

を備え、

前記RF照射手段は、可逆的に変形可能である磁気共鳴イメージング装置であって、

前記RF照射手段は、

当該RF照射手段の軸方向に伸びる複数のラング導体と、

前記ラング導体と平行に、前記ラング導体の間に、可撓性を有する折曲部と、

を備え、

10

前記可逆的変形は、前記折曲部を折り曲げることにより行われることを特徴とする磁気 共鳴イメージング装置。

【請求項2】

請求項1記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記可逆的変形は、前記折曲部を折り曲げて折り畳むことにより行われることを特徴と する磁気共鳴イメージング装置。

【請求項3】

請求項2記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記RF照射手段は、

前記ラング導体の両端部の2つの円環状のリング導体と、

10

20

前記ラング導体およびリング導体を支持するRFベースと、 を備え、 前記折曲部上の前記リング導体は、可撓性を有する導体からなり、 前記折曲部上のRFベースは、スリットを有することを特徴とする磁気共鳴イメージン グ装置。 【請求項4】 請求項1記載の磁気共鳴イメージング装置であって、 前記RF照射手段は、 当該RF照射手段の軸方向に伸びる複数のラング導体と、

前記ラング導体の両端部の2つの円環状のリング導体と、

前記ラング導体およびリング導体を支持するRFベースと

を備え、

前記RFベースは可撓性のある部材で構成されていることを特徴とする磁気共鳴イメー

ジング装置。

【請求項5】

請求項3又は4記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記RF照射手段は、前記RFベースを支持する支持バーをさらに備え、

前記RF照射手段は、前記支持バーを用いて前記傾斜磁場発生手段の内側に固定するこ

とを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

【請求項6】

傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段と、RF磁場を発生するRF照射手段と、を備える水平磁場方式の磁気共鳴イメージング装置において、

前記RF照射手段は、複数のラング導体を備えて、該ラング導体と平行に、該ラング導体の間で、4つの部分照射部に分割されて構成され、

前記各部分照射部は、前記ラング導体を複数含み、前記傾斜磁場発生手段の内側であっ て、該傾斜磁場発生手段の軸方向から見て、右斜め上、右斜め下、左斜め上、左斜め下の 位置にそれぞれ配置されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

【請求項7】

請求項6記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記各部分照射部を接続するコネクタ部を備えることを特徴とする磁気共鳴イメージン <sup>30</sup> グ装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、磁気共鳴イメージング(以下、MRIという)装置に関し、特に、傾斜磁場 コイルの効率を向上させたMRI装置における、RF照射コイルの構造に関する。 【背景技術】

[0002]

MRI装置は、磁場中に置かれた被検体の核磁気共鳴(以下、NMRという)現象から 得られる信号(NMR信号)を計測し演算処理することにより、被検体中の各スピンの密 40 度分布、緩和時間分布等を断層像として画像表示するものであり、人体を被検体として各 種の診断等に使用されている。

【0003】

MRI装置では、静磁場発生源が形成する空間的、時間的に一様な強度と方向を持った 静磁場空間中に被検体を置き、高周波コイル(RF照射コイル)によりパルス状に電磁波 を被検体に照射し、それによって発生するNMR信号を高周波コイル(RF受信コイル) により受信する。このとき、3軸方向に直交する傾斜磁場コイルが生成する傾斜磁場によ り、NMR信号に位置情報が与えられる。

[0004]

上述の静磁場発生源と、RF照射コイルと、傾斜磁場コイルとは、被験体の入る空間( 50

撮像空間)から見ると、内側から、RF照射コイル、傾斜磁場コイル、静磁場発生源の順 に、層構造を成して配置される。また、RF照射コイルと被験体の入る空間の間には、カ バーが、RF照射コイルと、傾斜磁場コイルとの間には、RFシールドが配置される。静 磁場方向が水平方向である水平磁場機の場合、これらはそれぞれ概ね円筒形状で、静磁場 に平行な方向をZ軸方向とすると、Z軸を中心とした同心円状に配置される。 【0005】

MRI装置では、カバーから傾斜磁場コイルまでの厚さはできるだけ薄い方がよい。こ の厚さを薄くすることにより、外側の静磁場発生源と被検体との距離が短くなり磁場発生 効率が向上するためである。または、同じ静磁場発生源により、被検体の入る空間を広く 構成できる。一方で、MRI装置では、各層間の間隔等はできるだけ広い方がよい。間隔 を広くすることにより、傾斜磁場コイル、RF照射コイルの磁場発生効率が上がり、傾斜 磁場強度の増大もしくは傾斜磁場の立ち上がり速度の高速化を図ることが出来るためであ る。従って、MRI装置には、カバーから傾斜磁場コイルまでの厚さは薄くし、かつ、そ れぞれの層間の間隔は広げるという、相反する要求がある。

[0006]

近年、RF照射コイルの存在しない部分において、傾斜磁場コイルを円筒の半径方向内 側にせり出させる構造が提案されている(例えば、特許文献1参照)。この構造により、 カバーから傾斜磁場コイルまでの厚さは同じであっても、傾斜磁場コイルをせり出させた 部分では、各コイル間の間隔を広げることができ、傾斜磁場コイルの効率を向上させるこ とができる。

20

10

【0007】

【特許文献1】特表2005-515051号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

水平磁場機において、特許文献1に記載の構成によって傾斜磁場コイルを形成した場合 、上述の利点がある。しかし、RF照射コイルの外径は傾斜磁場コイルの最も小さい内径 よりも大きくなるので、円筒型を基本とした水平磁場機では従来の様に完成した傾斜磁場 コイルの内側にそのままRF照射コイルを挿入することは出来ない。また、RF照射コイ ルは、実装時にチューニングを行うため、取り外す必要がある。しかし、上述の構成では 、容易に取り外すことが出来ない。すなわち、特許文献1では、このような場合のRF照 射コイルの実装形態についての検討はなされていない。

30

40

本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、傾斜磁場コイルの最も小さい内径よりも RF照射コイルの外径が大きいMRI装置において、RF照射コイルの現実的な実装形態 を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0010]

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ 

上記目的を達成するために、本発明のRFコイルは、実装時にその外径が傾斜磁場コイ ルの最小内径より小さくなるよう変形可能とする。

[0011]

具体的には、傾斜磁場を発生する中空の回転体である傾斜磁場発生手段と、RF磁場を 発生する中空の回転体であるRF照射手段と、を備える水平磁場方式の磁気共鳴イメージ ング装置において、前記傾斜磁場発生手段は、前記RF照射手段の最大外径より小さい内 径を有する部分を備え、前記RF照射手段は、当該RF照射手段の最も大きい断面が前記 傾斜磁場発生手段の最も小さい断面に含まれるよう可逆的に変形可能であることを特徴と する磁気共鳴イメージング装置を提供する。

[0012]

また、円筒形状の静磁場発生手段と、中空形状の傾斜磁場発生手段と、中空形状のRF 照射手段と、を備える磁気共鳴イメージング装置において、前記傾斜磁場発生手段は、第 50 1の内径と該第1の内径より小さい第2の内径とを有し、前記RF照射手段は、前記第1 の内径に対応した第1の形態と前記第2の内径に対応した第2の形態とに可逆的に変更可 能に形成されているとともに、前記傾斜磁場発生手段の第1の内径の近傍では、前記第1 の形態を有して配設されることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置を提供する。

また、傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段と、RF磁場を発生するRF照射手段と、 を備える水平磁場方式の磁気共鳴イメージング装置において、RF照射手段は、複数のラ ング導体を備えて、該ラング導体と平行に、該ラング導体の間で、複数の部分照射部に分 割されて構成され、各部分照射部は、ラング導体を複数含み、傾斜磁場発生手段の内側に 配置されていること特徴とする磁気共鳴イメージング装置を提供する。好ましくは、RF 照射手段は、4つの前記部分照射部に分割されて、各部分照射部は、傾斜磁場発生手段の 軸方向から見て、右斜め上、右斜め下、左斜め上、左斜め下の位置にそれぞれ配置されて

いる。

【発明の効果】

【0013】

本発明によれば、傾斜磁場コイルの最も小さい内径よりもRF照射コイルの外径が大き いMRI装置において、RFコイルの現実的な実装形態を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

**(**0014**)** 

以下、添付図面に従って本発明のMRI装置の好ましい実施形態について詳説する。な お、本発明は、静磁場方向が水平方向である水平磁場機に適用される。

[0015]

< 第一の実施形態 >

本発明を適用する第一の実施形態のMRI装置の一例の全体概要を説明する。図1は、 本実施形態のMRI装置の全体構成を示す機能ブロック図である。

【0016】

本実施形態のMRI装置は、NMR現象を利用して被検体の断層画像を得るもので、静磁場発生系2と、傾斜磁場発生系3と、送信系5と、受信系6と、信号処理系7と、シーケンサ4と、中央処理装置(CPU)8と、操作部25と、を備える。

【0017】

静磁場発生系2は、被検体1の体軸方向に均一な静磁場を発生させる。静磁場発生系2 30 は、被検体1の周りに配置された、例えば、永久磁石方式、常電導方式あるいは超電導方 式の静磁場発生源により実現される。

[0018]

傾斜磁場発生系3は、受信した信号の位置を特定するための傾斜磁場を発生させる。本 実施形態の傾斜磁場発生系3は、MRI装置の座標系(静止座標系)であるX,Y,Zの 3軸方向に傾斜磁場GX,Gy,Gzをそれぞれ発生する傾斜磁場コイル200と、それ らを駆動する傾斜磁場電源10とを備える。傾斜磁場電源10は、後述するシーケンサ4 からの命令に従って、傾斜磁場コイル200を駆動し、所定方向の傾斜磁場を発生させる 。各傾斜磁場GX,Gy,Gzは、それぞれ、スライス面(撮影断面)の選択、位相エン コードおよび周波数エンコード(読み取り)に用いられ、NMR信号に位置情報を与える

40

10

20

【0019】

送信系5は、被検体1の生体組織を構成する原子の原子核スピンに核磁気共鳴を起こさ せるために、被検体1に照射するRFパルスを発生させる。送信系5は、高周波発振器1 1と変調器12と高周波増幅器13と送信側の高周波コイル(RF照射コイル)400と を備える。高周波発振器11から出力された高周波パルスは、シーケンサ4からの指令に よるタイミングで変調器12により振幅変調され、高周波増幅器13で増幅され、被検体 1に近接して配置されたRF照射コイル400からRFパルスとして被検体1に照射され る。

[0020]

受信系6は、被検体1の生体組織を構成する原子核スピンの核磁気共鳴により放出され るNMR信号を検出する。受信系6は、受信側の高周波コイル(RF受信コイル)14と 信号増幅器15と直交位相検波器16とA/D変換器17とを備える。RF照射コイル4 00から照射されたRFパルスによって誘起された被検体1からのNMR信号は、被検体 1に近接して配置された高周波コイル14で検出され、信号増幅器15で増幅され、シー ケンサ4からの指令によるタイミングで直交位相検波器16により直交する二系統の信号 に分割され、それぞれA/D変換器17でディジタル量に変換されて、信号処理系7に送 られる。なお、RF照射コイル400は、RF受信コイル14を兼ねる構成であってもよい。

**[**0 0 2 1 **]** 

シーケンサ4は、CPU8から受け取るパルスシーケンス情報に従って、傾斜磁場発生 系3、送信系5、および、受信系6を制御し、所定のパルスシーケンスを実行させ、スピ ンエコー法、グラジエントエコー法等の種々の撮像方法を実現する。パルスシーケンス情 報は、高周波パルス(RF照射パルス)および傾斜磁場パルスの磁場強度、磁場パルス照 射、および、NMR信号検出のタイミング、繰り返し時間などの情報であり操作部25を 介してユーザが設定した条件または予め定められた条件が用いられる。

【0022】

信号処理系7は、各種データ処理と処理結果の表示および保存等を行う。信号処理系7 は、光ディスク19、磁気ディスク18、ROM21、RAM22等の記憶装置と、CR T等からなるディスプレイ20とを備える。信号処理系7は、CPU8の制御に従って、 受信系6から受け取ったデータに信号処理、画像再構成等の処理を実行し、得られた被検 体1の断層画像をディスプレイ20に表示するとともに、外部記憶装置の磁気ディスク1 8等に記録する。

【 0 0 2 3 】

操作部25は、MRI装置の各種制御情報や信号処理系7で行う処理の制御情報の入力 のインタフェースである。操作部25は、トラックボール又はマウス23、及び、キーボ ード24を備える。操作部25は、ディスプレイ20に近接して配置され、操作者がディ スプレイ20を見ながら操作部25を通してインタラクティブにMR1装置の各種処理を 制御可能なように構成されている。

【0024】

本実施形態のMRI装置の構造を説明する。図2は、本実施形態の水平磁場方式のMR I装置のZ軸に平行な方向の断面図である。本実施形態のMRI装置は、従来のMRI装 置同様、静磁場発生源100、傾斜磁場コイル200、RFシールド300、RF照射コ イル400、カバー500を備える。

【0025】

これらは、従来例同様、それぞれ、概ね円筒形状を有し、被検体1の入る空間(撮像空間)から見ると、内側から、カバー500、RF照射コイル400、RFシールド300、傾斜磁場コイル200、静磁場発生源100の順に、Z軸を中心軸とした概ね同心円状に配置される。

【0026】

静磁場発生源100は、静磁場発生系2を実現するもので、超伝導磁石、永久磁石などが用いられる。カバー500は、内部の電気部品と被験体との間の電気的絶縁および保護の役目をし、数mmの厚さの樹脂材料で構成される。また、RFシールド300は、RF 照射コイル400の外側に、RF照射コイル400から一定の距離を置いて配置され、a )傾斜磁場コイル200から放出される傾斜磁場電源のノイズを低減する、b)傾斜磁場 コイル200とRF照射コイル400との電磁結合を遮蔽して誘導損失を減らすことによ りRF照射コイル400のQ(Quality factor)を高くする、という2つ の役割を果たす。RFシールドは、非磁性金属箔や網を適宜積層して構成し、樹脂製支持 部材に貼り付ける、または、後述の傾斜磁場コイル200の表面に貼り付けることにより 配置する。なお、RFシールド300とRF照射コイル400との距離は、典型的には1

30

20

10

0mmから40mm必要である。近接させると、 a) 高周波渦電流が増えて磁場を打ち消 すため、磁場の発生効率が悪くなる、 b) R F 照射コイル400近傍での磁場分布が急激 に変化するため、撮影領域における R F 強度の不均一性が大きくなる、という問題が生じ るため、この間隔を狭くすることは難しい。

(6)

【0027】

傾斜磁場コイル200は、メインコイル、シールドコイルからなるASGC(Acti ve Shielded Gradient Coil)が用いられる。メインコイルと シールドコイルとは、互いに逆向きの磁場を発生させる。また、傾斜磁場コイル200は 、RF照射コイル400の、撮影空間に対してZ軸方向両外側に、中央部分の傾斜磁場コ イル200の内半径(以下、Rとする。)より小さい内半径(以下、Rmin)を有する 部分を備える。以下、傾斜磁場コイル200の内半径Rの部分を、凹部210、内半径R minの部分を、凸部220と呼ぶ。なお、内半径Rminは、RF照射コイル4000 外半径(以下、Rrfとする。)より小さいものとする。RF照射コイル400は、傾斜 磁場コイル200の凹部210に嵌め込まれる。

[0028]

次に、本実施形態のRF照射コイル400の形態について図3および図4を用いて説明 する。本実施形態のRF照射コイル400は、その一部を柔軟な導体で構成し、折り畳む ことにより配設時の形状に可逆的に変形可能な構造とする。折り畳んで傾斜磁場コイル2 00の凸部220を通過させて凹部210に挿入した後、凹部210内で拡げて実装する

[0029]

図3は、本実施形態のRF照射コイル400の概観図である。本図に示すように、本実施形態のRF照射コイル400は、基本的にはいわゆる従来のバードケージ型のコイルであり、中空の円筒形状のRFベース410と、RFベース410上の導体部420とを備える。

[0030]

導体部420は、Z軸方向に伸びるラング導体421と、ラング導体421の両端部の 円環状のリング導体422a、422bと、リング導体422a、422b上のコンデン サ等の電気部品423とを備える。ラング導体421の本数は問わない。例えば、16本 、24本などである。導体部420の形状(導体パターン)は、例えば、10mmから3 0mmの幅の銅箔(銅条)を折り曲げ、接続することで得られる。もしくは、銅箔を貼り 付けた基板から、不要な部分をエッチングで除去することで得られる。得られた導体パタ ーンには、コンデンサ、ダイオード等の電気部品が取り付けられる。

【0031】

RFベース410は、巻き型にグラスファイバーのロービング(紐)を巻きつけ、樹脂 を染み込ませて固める。もしくは、ガラスクロスにエポキシ樹脂を染み込ませ、半固化し た状態のものを型に巻きつけて、プレスして固める。その後、規定の寸法になる様に削り 、必要な穴を空けてRF照射コイル400のベースとする。このRFベース410は、前 述のカバー500を兼ねる構造になっていてもよい。

【0032】

また、本実施形態のRF照射コイル400は、さらに、Z軸方向に円筒の端から端まで 伸びる折り曲げ可能な折曲部430を少なくとも4箇所備える。折曲部430は、ラング 導体421および電気部品423を避けて設けられる。また、折曲部430において、リ ング導体422a、422bは、それぞれ、柔軟な導体424a、424bで構成され、 RFベース410は、円筒の側面Z軸方向全長にわたるスリット411を有する。なお、 柔軟な導体424a、424bの長さは、スリット411の幅以上とする。

【 0 0 3 3 】

すなわち、本実施形態のRF照射コイル400は、従来のバードケージ型のRF照射コ イルを周方向についてΖ軸に沿って分割して得られる複数の円弧状の部分円筒からなる。 そして、それぞれの部分円筒のリング導体422a、422bが、所定長の柔軟な導体4 10

20

24a、424bで接続されている。図3は、その円弧の中心角がそれぞれおよそ90度 をなす部分円筒に4分割されている例である。

[0034]

柔軟な導体424a、424bに用いられる素材は、ポリイミドフイルムに銅箔を貼り 付けたものに対してエッチングすることで得られるフレキシブル基板、銅板そのもの、銅 線を平たく編んだ銅網線、細い導体を平面状に束ねたフラットケーブル等である。また、 幅の広い導体を柔軟な導体424a、424bとして用いると、傾斜磁場により渦電流が 発生し、傾斜磁場と静磁場との相互作用で振動、騒音が発生し、導体に曲げ疲労が発生す る。このため、柔軟な導体424a、424bの導体幅は、傾斜磁場による渦電流の発生 を抑制可能な範囲とする。例えば、数センチ程度がよい。

【0035】

図4は、本実施形態のRF照射コイル400のZ軸に垂直な方向の断面図であり、実装 時の様子を説明するための図である。図4(a)は、RF照射コイル400を折り畳んだ 時の状態を説明するための図であり、図4(b)は、RF照射コイル400を展開して配 設した時の状態を説明するための図である。本実施形態のRF照射コイル400は、上記 の構造を有するため、図4(a)に示すように折曲部430において折り曲げることによ り、折り畳むことが可能である。本実施形態では、RF照射コイル400を、折り畳んだ 状態で傾斜磁場コイル200の凸部220を通し、凹部210に挿入してから図4(b) に示すように展開する。展開後、非磁性体好ましくは非導体のねじ、リベット等の固定ね じ440によりRFベース410を傾斜磁場コイル200側に設けた支持ボス230に固 定し、配設する。

【0036】

固定時の様子を図5を用いて説明する。図5は、本実施形態のMRI装置のRF照射コ イル400、RFシールド300、傾斜磁場コイル200部分の、Z軸に平行な方向の断 面図である。傾斜磁場コイル200の内側(撮像空間側)にはRFシールド300が貼り 付けられるとともに、支持ボス230が設けられる。支持ボス230には、RF照射コイ ル400が、固定ねじ440により固定される。

【0037】

本実施形態では、展開時のRF照射コイル400の外半径Rrfは、傾斜磁場コイル200の凸部220の内半径Rminより大きい。RF照射コイル400は、図4(a)に示すように折り畳むことにより、径方向の最大長hを展開時のRF照射コイル400の外半径Rrfより小さくすることができる。この最大長hが傾斜磁場コイル200の凸部220の内半径Rminより小さければ、RF照射コイル400の最も大きい断面が、凸部220の断面に含まれ、凸部220を通過させて凹部210へ挿入することが可能となる。従って、RF照射コイル400の折曲部430の数、位置は、上述のように折り畳んだ際の最大長hが、傾斜磁場コイル200の凸部220の内半径Rmin以下になるよう定める必要がある。このとき、折曲部430の数を多くすれば、リング導体422a、422b上の柔軟な導体424a、424bで形成される領域が増えて構成が複雑になる。このため、折曲部430の数は、できるだけ少ない方がよい。また、折曲部430を設ける位置は、RF照射コイル400の対称性を保つため、等間隔であることが望ましい。

以上より、折曲部430の数は、RF照射コイル400を折り畳んだ場合の最大の断面 が、傾斜磁場発生手段の最小の断面に含まれるようになるものを選択する。ここでは、最 大長hが、Rminより小さくなる最小のものを選択する。具体的には、折曲部430の 数、すなわち、RF<u>ベース</u>410の分割数は、以下のように決定することができる。傾斜 磁場コイル200の凸部220の内半径をRminとすると、2\*Rminが分割後の各 RF<u>ベース</u>410の弦の円筒の弦の長さ1より大きければ、凸部220を通すことができ る。RF<u>ベース</u>410の分割数をn、展開後のRF照射コイル400外半径をRrfとす ると、弦の長さ1は、2\*Rrf\*sin( /n)であるため、2\*Rmin>2\*Rr f\*sin( /n)であればよい。従って、n> /(arcsin(2\*Rmin/2\* 10

20



R r f ))を満たすように、 R F <u>ベース</u>の分割数 n を定めればよい。

【 0 0 3 9 】

なお、本実施形態のRF照射コイル400は、折り畳んで凸部220を通すため、折曲 部430を少なくとも4箇所以上設ける必要がある。すなわち、RFベース410を少な くとも4つ以上に分割する。従って、例えば、2\*Rminが600mmで、2\*Rrf が650mmの場合、n>2.67となり、折曲部430を等間隔に4箇所設ける。 【0040】

なお、一般にRF照射コイル400は、図示した以外に、デカップリング用のダイオード、デカップリング電流用の給電点、RF電力の給電点、チューニング用インダクタ等を備える。しかし、本発明にはそれらの存在の有無は関与しないので図では省略している。 【0041】

以上説明したように、本実施形態によれば、実装時にRF照射コイルの最大断面が傾斜 磁場コイルの最小断面に含まれるようRF照射コイルを折り畳み可能な構成としたため、 RF照射コイルを傾斜磁場コイルの内側の凹部に容易に設置することが出来る。その結果 、磁場発生効率を向上させた傾斜磁場コイルを備えたMRI装置を構成することが出来る

【0042】

なお、上記では、RF照射コイル400のRFベース410の形状を、従来のバードケージ型のRF照射コイルのRFベース410を周方向についてZ軸に沿って分割して得られる部分円筒からなるものとした場合を例にあげて説明したが、これに限られない。RF 照射コイル400を、傾斜磁場コイル200の凸部220を通過可能なように折り畳むことができ、かつ、凹部210に挿入後、図4(b)に示すように展開して配設可能な構造であればよい。すなわち、凹部210に配設時の形態と折り畳んで凸部220を通過可能な形態との間で可逆的に変形可能であれば、RFベース410の分割の構造およびRF照射コイル400の折り畳みの方法は問わない。

[0043]

< 第二の実施形態 >

次に、本発明の第二の実施形態を説明する。本実施形態では、RF照射コイル全体を柔 軟に形成することにより、配設時の形状に可逆的に変形可能な構造とし、変形して傾斜磁 場コイルの凹部に挿入した後、凹部内で広げて所望の形状で実装する。なお、傾斜磁場コ イルの凹部に取り付ける際、剛性の高い(硬い)部材で固定する。本実施形態のMRI装 置は、基本的に第一の実施形態と同じである。従って、以下、第一の実施形態と異なる構 成のみを説明する。

[0044]

図6は、本実施形態のRF照射コイル(フレキシブルRFコイル)600のZ軸に垂直 な方向の断面図である。本実施形態では、柔軟性のある基材をRFベース610とし、そ の上に導体部620を配置することによりフレキシブルRFコイル600を形成する。導 体部620は、第一の実施形態と同様のラング導体621(不図示)とリング導体622 a、622b(不図示)と電気部品623(不図示)とを備える。RFベース610とな る柔軟性のある基材は、例えば、0.5mm厚のFRP板を基材とするプリント基板など である。

【0045】

本実施形態のフレキシブルRFコイル600は、それ自体、剛性が小さい。このため、 フレキシブルRFコイル600を補強するとともに、配設置箇所に押さえつける為に、本 図に示すようにRFコイル支持バー630を用いる。

【0046】

本実施形態のフレキシブルRFコイル600は、自由に曲げることが可能であるため、 折り曲げてその最大長hを傾斜磁場コイル200の凸部220の内半径Rmin以下にし て凸部220を通過させ、凹部210に挿入してから図6に示すように拡げて配設する。 そして、RFコイル支持バー630で押さえ、第一の実施形態と同様の固定ねじ640に 10



よりRFコイル支持バー630とともに傾斜磁場コイル200側に設けた支持ボス230 に固定する。なお、フレキシブルRFコイル600の周長における寸法公差、および熟収 縮、膨張等による変化を吸収するために、周長調整代650を適宜設ける。

【 0 0 4 7 】

以上説明したように、本実施形態によれば、実装時にRF照射コイルの最も大きい断面 が傾斜磁場コイルの最も小さい断面に含まれるようRF照射コイルを変形可能な構成とし たため、第一の実施形態同様、RF照射コイルを傾斜磁場コイルの内側の凹部に容易に設 置することが出来る。その結果、磁場発生効率を向上させた傾斜磁場コイルを備えたMR I装置を構成することが出来る。

【0048】

< 第三の実施形態 >

次に、本発明の第三の実施形態について説明する。本実施形態では、RF照射コイルそのものを分割可能なように形成し、傾斜磁場コイルの凹部に取り付ける際に内部で組み立 てる。本実施形態のMRI装置は、基本的に第一および第二の実施形態と同じである。従 って、以下、異なる箇所のみを説明する。

【0049】

図7は、本実施形態のRF照射コイル700の構造を説明するための図である。図7( a)は、本実施形態のRF照射コイル700のZ軸に垂直な方向の断面図である。図7( b)は、図7(a)のコネクタ部730、240を拡大したものである。 【0050】

図7(a)に示すように、本実施形態のRF照射コイル700は、RFベース710と、ラング導体721(不図示)、リング導体722a、722b(不図示)および電気部品723(不図示)からなる導体部720と、を備える従来のいわゆるバードケージ型の RF照射コイルを、周方向についてZ軸に沿って所定数に分割した分割RF照射コイル部 700a、700b、700c、700d・・・からなる。分割数は、自身の撓みを許容 出来る程度の柔軟性を持ったRF照射コイル700であれば2、許容出来ない程度の剛性 を有するRF照射コイル700であれば3以上とすればよい。

[0051]

なお、自身の撓みを許容できない剛性を有するRF照射コイル700の場合の分割数は 、第一の実施形態同様、組み立て後のRF照射コイル700の外半径Rrfと、傾斜磁場 コイル200の凸部220のうち半径Rminとにより決定することができる。図7(a )は、4分割した場合の例である。

[0052]

本図に示すように、各分割 R F 照射コイル部 7 0 0 a、 7 0 0 b、 7 0 0 c、 7 0 0 d は、分割面近傍のリング導体 7 2 2 a、 7 2 2 b上にコネクタ部 7 3 0 を有する。また、 傾斜磁場コイル 2 0 0 側に設けられた支持ボス 2 3 0 には、コネクタ部 2 4 0 が設けられ る。コネクタ部 2 4 0 は、コネクタ部 7 3 0 が備えるコネクタに嵌合するコネクタを備え る。

【0053】

図7(b)に示すように、本実施形態では、各分割RF照射コイル部700a、700 40 b、700c、700dのコネクタ部730に、棒状のコネクタのオス731が設けられ 、傾斜磁場コイル200の支持ボス230側のコネクタ部240に、コネクタのメス24 1と、同じ支持ボス230内の隣接するコネクタのメス241との間を接続する接続バー 242とが設けられる。

【0054】

本実施形態では、RF照射コイル700を、個々の分割RF照射コイル部700a、7 00b、700c、700dに分割した状態で傾斜磁場コイル200の凹部210に挿入 した後、傾斜磁場コイル200側の支持ボス230に設けられたコネクタ部240のコネ クタ241に、コネクタ731を嵌め込むことにより、リング導体722a、722bを 接続する。 20

【0055】

R F 照射コイル700には最大数10kWの高周波電圧が印加されるので、コネクタは、この高周波電圧に耐えられるものを選択する。さらに、振動にも晒されるので、振動による影響が無いものを選択する。具体的には、例えば、大電流ブスバー用のコネクタや車両、航空機にて使用されるコネクタである。また、コネクタ接続時に、上記各実施形態同様、固定ねじ740で、支持ボス230に固定し、振動時の接触部にかかる応力を低減させることが望ましい。コネクタの接触部に振動により接触部の抵抗値が増えて生じる発熱を避けるためである。

[0056]

図8は、本実施形態のRF照射コイル700のコネクタ部730と傾斜磁場コイル20 10 0の支持ボス230の概観図である。本図に示すように、本実施形態では、コネクタ部7 30は、RF照射コイル700の円筒の側面、リング導体722a、722bに設けられ ている。ここでは、支持ボス230内にコネクタ類が内包されている。しかし、コネクタ 部730を設ける位置はここに限らない。

[0057]

また、上記の例では、棒状のコネクタを例にあげて説明したが、コネクタの形状は、これに限られない。図9に、コネクタの他の例を示す。本例では、分割面近傍のリング導体722a、722b上に平板型コネクタ732を設ける。傾斜磁場コイル200側は、接続バー242を備える。組み立て時は、固定ねじ740で接触圧力をかけることにより、RF照射コイル700上の平板型コネクタを接続バー242に接触させ、各分割RF照射コイル部700a、700b、700c、700dのリング導体722a、722b間を接続する。この場合も、接触部の発熱をさけるため、大電流ブスバー用のコネクタを用いるのが望ましい。

【0058】

以上説明したように、本実施形態によれば、上記各実施形態同様、RF照射コイルを、 その展開時の外半径より小さな内半径の部分を有する傾斜磁場コイルの内側の凹部に容易 に設置することが出来る。その結果、磁場発生効率を向上させた傾斜磁場コイルを備えた MRI装置を構成することが出来る。

【0059】

なお、上記の各実施形態において、内半径Rの凹部210と内半径Rminの凸部22 30 0とを備える形状の傾斜磁場コイル200を有するMRI装置の場合を例にあげて説明し たが、傾斜磁場コイル200の形状はこれに限られない。傾斜磁場を発生可能な中空の回転 転体であればよい。同様に、RF照射コイルの形状も、RF磁場を発生可能な中空の回転 体であればよい。本発明は、RF照射コイル400の外半径Rrfより小さい内半径の部 分を有する傾斜磁場コイル200を備えるMRI装置全てに適用可能である。例えば、傾 斜磁場コイル200の両端部が最小内半径Rminを有し、中央部に向かって連続的に内 半径が大きくなり、中央部が最大内半径Rを有する傾斜磁場コイル200を備えるMRI 装置であってもよい。

【図面の簡単な説明】

【0060】

40

20

【図1】第一の実施形態のMRI装置の全体構成を示す機能ブロック図である。

- 【図2】第一の実施形態のMRI装置のΖ軸に平行な方向の断面図である。
- 【図3】第一の実施形態のRF照射コイルの概観図である。

【図4】第一の実施形態のRF照射コイルのZ軸に垂直な方向の断面図である。

【図5】第一の実施形態のMRI装置のΖ軸に平行な方向の断面図である。

【図6】第二の実施形態のRF照射コイル(フレキシブルRFコイル)のZ軸に垂直な方向の断面図である。

【図7】第三の実施形態のRF照射コイルの構造を説明するための図である。

【図8】第三の実施形態のRF照射コイルの概観図である。

【図9】第三の実施形態のコネクタの他の例を説明するための図である。

【符号の説明】

【0061】

1:被検体、2:静磁場発生系、3:傾斜磁場発生系、4:シーケンサ、5:送信系、6
:受信系、7:信号処理系、8:中央処理装置(CPU)、10:傾斜磁場電源、11: 高周波発信器、12:変調器、13:高周波増幅器、14:高周波コイル(受信コイル)、 15:信号増幅器、16:直交位相検波器、17:A/D変換器、18:磁気ディスク、 19:光ディスク、20:ディスプレイ、21:ROM、22:RAM、23:トラッ クボール又はマウス、24:キーボード、200:傾斜磁場コイル、210:凹部、22
0:凸部、230:支持ボス、300:RFシールド、400:RF照射コイル、500
:カバー、410:RFベース、411:スリット、420:導体部、421:ラング導体、422a、422b:リング導体、423:電気部品、424a、424b:柔軟な 導体、430:折曲部、440:固定ねじ、600:RF照射コイル(フレキシブルRF コイル)、610:RFベース、620:導体部、630:RFコイル支持バー、640
:固定ねじ、650:周長調整代、700:RF照射コイル、710:RFベース、72
0:導体部、730:コネクタ部、731:コネクタ(オス)、740:固定ねじ240

【図1】



【図2】









【図5】



【図6】





コネクタ(メス) 241 接続バー242 コネクタ(オス)7 □ネクタ聘730 } } } 支持ボス230 コネクタ部240 ĝ 固定ねじ740 RFベース710 リング導体722a 導体部720 RFベース710 RFシールド300 P00/2 支持ポス230 ~ コネク9部730 (a) 700c 

【図8】



【図9】



フロントページの続き

(56)参考文献 実開昭63 - 172407(JP,U)
 特開平4 - 231028(JP,A)
 特開平5 - 23316(JP,A)
 特開平9 - 10187(JP,A)
 特開2001 - 276015(JP,A)
 特開2002 - 85366(JP,A)
 特開2002 - 85366(JP,A)
 特現2005 - 515051(JP,A)
 国際公開第2006 / 057395(WO,A1)
 国際公開第2006 / 114923(WO,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A 6 1 B 5 / 0 5 5